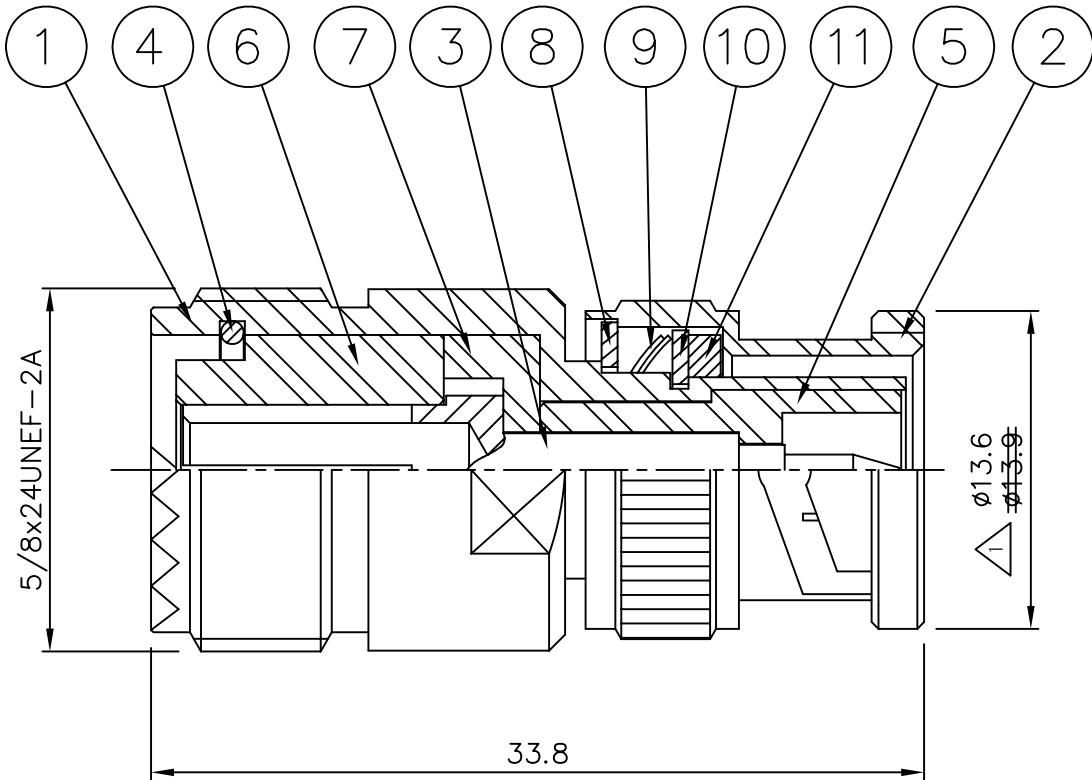


가공	1	2	3	4	수 정 내 용				
ST					부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)					1	실제 치수에 맞게 관리 치수 변경	은선영	김인철	2019. 01. 23.
ST(개선)									



11	RUBBER PACKING	1	SILICON	RED	DGK00012-N/1 (G6001)
10	반할 WASHER	2	BsS	Nickel Plate	DWA00016-N5/1 (Q6002)
9	SPRING WASHER	2	BeCu	Nickel Plate	DWA00069-N45/1 (R6001)
8	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00015-N5/1 (Q6001)
7	INSULATOR(C)	1	TEFLON	White	DIN00609-N/1 (HA043)
6	INSULATOR(B)	1	TEFLON	White	DIN00611-N/1 (HA041)
5	INSULATOR(A)	1	TEFLON	White	DIN00574-N/1 (HA040)
4	SPRING RING	1	PBR		DSR00027-N5/1 (RA001)
3	CONTACT	1	PBR	Gold Plate	DAC00054-135/1 (EA032)
2	BNC CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00044-135/1 (K6001)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DAD00041-135/1 (DA038)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	1995. 5. 2.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD. CONNECTOR		
	승인						
재질 _____	검도				도명		
	재도						
열처리 _____	작성부서 연 구 소				A4		
보호파막처리 _____	적도	3/1	단위 mm	중량 _____			
					도번	AD00060-7/1 K361-580-000	